



# 報名表

2008/11/27-28, 新竹國賓大飯店

— A Joint Symposium with "e-Manufacturing & DFM Symposium 2008" —

## 報名者資料

公司名稱：\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_

聯絡人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

TSIA 會員     非會員

Name	Title	e-mail	Please choose the meal you need

報名費		2008.10.27 前報名		2008.10.27 後報名	
會員	個人	NT\$6,000	US\$200	NT\$8,000	US\$260
	10人以上	NT\$5,700	US\$190	NT\$7,600	US\$247
	20人以上	NT\$5,400	US\$180	NT\$7,200	US\$234
非會員	個人	NT\$8,000	US\$260	NT\$10,000	US\$320
	10人以上	NT\$7,600	US\$247	NT\$9,500	US\$304
	20人以上	NT\$7,200	US\$234	NT\$9,000	US\$288

Conference Secretariat

Ms. Celia Shih

Tel: +886-3-5917092

Fax: +886-3-5820056

E-mail: [celia@itri.org.tw](mailto:celia@itri.org.tw)

Rm. 1246, Bldg. 51, 195, Sec. 4. Chung Hsing Rd., Chutung. Hsinchu, 310 Taiwan R.O.C



學生	個人	NT\$5,000 / US\$160
論文發表者	個人	NT\$5,000 / US\$160
註	會員意指台灣半導體產業協會之公司或個人會員。屬會員公司之員工視為當然會員。	

- 作者報名費只適用發表論文演講之作者或參加論文展示之一位作者。
- 研討會適用團體報名及優惠；團體報名請利用團體報名表。
- 研討會報名費用包含專題演講、論文發表，下列餐飲及活動；請註明欲參加之活動，以利主辦單位之計畫執行  
(a)  11/27 午餐 (b)  11/27 招待酒會 (c)  11/28 午餐 (d)  11/28 晚宴

**付款方式：**

- (1)  郵局匯票或支票：  
抬頭：中華民國台灣半導體產業協會，郵寄至新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1246室，  
中華民國台灣半導體產業協會黃佳淑小姐收
- (2)  銀行電匯：  
受款人：中華民國台灣半導體產業協會；銀行帳號：016-001-03685-1；  
受款銀行：台灣土地銀行 新竹分行  
(註明： 公司名稱+AECAPC 2008 )
- (3)  ATM 轉帳：  
受款銀行：台灣土地銀行代號005；帳號：016-001-03685-1(請將匯款收據影本傳真至03-5820056 黃佳淑小姐 以核帳)

請將報名表 e-Mail 至: [candy@tsia.org.tw](mailto:candy@tsia.org.tw) 或傳真至 : +886-3-5820056 江珮君小姐  
聯絡人: 江珮君小姐 Tel : +886-3-5913181

**Conference Secretariat**

Ms. Celia Shih

Tel: +886-3-5917092

Fax: +886-3-5820056

E-mail: [celia@itri.org.tw](mailto:celia@itri.org.tw)

Rm. 1246, Bldg. 51, 195, Sec. 4. Chung Hsing Rd., Chutung. Hsinchu, 310 Taiwan R.O.C